

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成29年6月15日(2017.6.15)

【公開番号】特開2016-127227(P2016-127227A)
 【公開日】平成28年7月11日(2016.7.11)
 【年通号数】公開・登録公報2016-041
 【出願番号】特願2015-2101(P2015-2101)
 【国際特許分類】

H 0 1 G 11/10 (2013.01)
 H 0 1 G 9/26 (2006.01)
 H 0 1 G 2/04 (2006.01)
 H 0 1 G 11/78 (2013.01)
 H 0 1 G 11/74 (2013.01)
 H 0 1 G 9/08 (2006.01)
 H 0 1 G 2/10 (2006.01)

【F I】

H 0 1 G 11/10
 H 0 1 G 9/00 5 2 1
 H 0 1 G 1/03 Z
 H 0 1 G 11/78
 H 0 1 G 11/74
 H 0 1 G 9/08 E
 H 0 1 G 1/02 C

【手続補正書】
 【提出日】平成29年4月26日(2017.4.26)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0027
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0027】

回路基板20の上面に実装された電子部品21aは、マイクロコンピュータ、ロジックIC、小信号系のトランジスタ、等である。これらの電子部品21aは、消費電力が少なく、発熱の小さなものである。